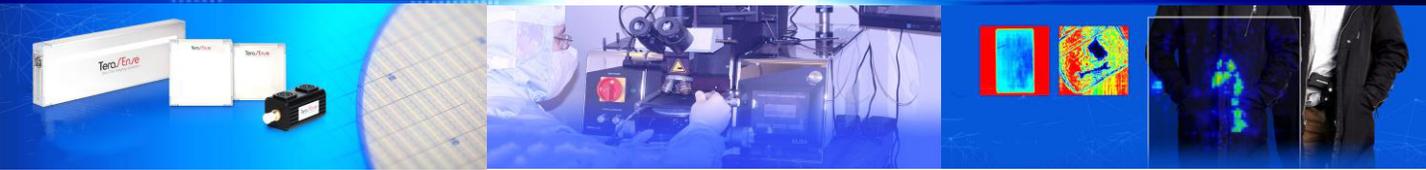


THz太赫茲技術先進產業應用研討會

光電/半導體/工業/航太-材料測試方案



如何以非破壞、非接觸的方式，來精準、安全、快速得知材料的性質或內在形態，一直是工程師與科學家的夢想，而太赫茲訊號可以穿透介電材料，並且可藉此獲得特徵頻譜資訊，近年來各國爭相用於探索材料與生醫研究，打破過往我們大概僅能仰賴X光、超音波或可見光等設備，讓有限的功能限制我們對樣本的了解，甚至直接破壞樣本導致結果失真。

筑波科技公司多年來專注太赫茲技術研究，並引進多款世界先進設備，提供完整軟硬體系統整合方案，本次研討會為台灣首次太赫茲專業之工業與半導體產業應用技術研討會，除包含產業趨勢及實際應用分享，並特別邀請原廠TeraSense公司太赫茲技術資深開發系統專家蒞臨分享，提供第一手各國產學資訊，機會難得，敬請提早報名參加。

Time	Topic	Speaker
PM 01:00~01:30	Registration 報到登記	
PM 01:30~01:40	Welcome 歡迎致詞	許棟材 行銷副總
PM 01:40~02:10	THz Market Trend	李菁君 產品總監
PM 02:10~03:00	Modern terahertz equipment for industry and science	Dr. Ivan Andreev Terasense Inc.
PM 03:00~03:20	Break 中場休息&太赫茲測試方案簡介	
PM 03:20~03:50	THz 技術於生醫產業的應用	陳治誠 博士/副總經理
PM 03:50~04:20	Failure Analysis Solution on the Interconnects of Advanced IC Packages	陳文豪 總經理
PM 04:20~04:50	THz 技術用在工業產品研發量產測試整合	湯凱元 工程副總
PM 04:50~05:00	Q&A 會後個案討論	

活動日期: 2019年12月3日(二) PM1:00 – PM5:00
 活動地點: 新竹縣竹北市生醫二路66號 筑波醫電大樓 (新竹生醫園區)
 報名方式: 03-550-0909 ext. 3409 鄭小姐 service@acesolution.com.tw
 線上報名: <http://register.acesolution.com.tw/2019THzseminar>

主辦單位

協辦單位



筑波科技股份有限公司
ACE.Solution Co.,Ltd.

TeraSense
Sub-THz imaging systems

